

# 硅晶片除胶剂成分分析配方还原

产品名称	硅晶片除胶剂成分分析配方还原
公司名称	成都中科溯源检测技术有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	中科溯源:成分分析 仪器：红外等:配方优化 工艺诊断:核磁
公司地址	成都市双流区华阳镇华新下街462号天府新区退役军人创新创业交互中心（二楼）
联系电话	13540018360

## 产品详情

硅晶片是一种高科技材料，主要用于高科技精密行业。当硅晶片用于不同目的时，处理方法是不同的。其中，存在硅晶片线切割工艺，但是在硅晶片线切割工艺之前和之后，需要清洁硅晶片以确保硅晶片的清洁度。用作硅片切割线的清洗剂。

硅片线切割清洗剂的优点：

- 1.专用于硅片材料，清洁度高
- 2.表面无斑点或白点
- 3.浴液使用寿命长，易于维护
- 4.易冲洗
- 5.低气味，无腐蚀，无污染

硅片去除剂是一种水性清洁剂，由多种表面活性，缓蚀剂和其他添加剂制成。它用于在硅晶圆切割过程中去除粘合剂。它具有快速，完全去除胶粘剂的作用。它适用于在切割和加工太阳能电池硅晶片之后去除胶水，也适合去除芯片。

成都中科溯源硅晶片除胶剂成分检测的优势：

### 1, 拥有先进实验室

200余台大型图谱检测仪器——样品前处理测试仪、老化测试仪器、检测仪器、IR光谱、NMR分析、气质联用仪(GC-MS)、热重分析仪(TGA)、气相色谱仪(GC)、X荧光光谱仪(XRF)等仪器!

### 2, 可靠的人才队伍

具备一支具有科学、成功的权威技术人才队伍,从事配方分析行业十多年,分析经验丰富,专业划分细、涉猎行业广

### 3, 强大的谱图库资源

200万条——国内大又全的图谱库,得到详尽准确的分析报告!

详询成都中科溯源检测技术任工。